

322-HCS5P3-600 × 停产

HOLTITE

TE 内部编号 4-1437514-0

TE 内部产品描述 322-HCS5P3-600=HOLTITE REEL AS

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 接口插槽 > IC 插座 > DIP 插座



端子制造: 实芯

位数: 1

连接器外形: 零

行间距: 15.24 mm [.6 in]

端子接触部电镀材料: 锡铅

## 产品特性

### 结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	1

### 电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ

### 主体特性

框架种类	薄膜支架
连接器外形	零

### 接触件特性

接合接触类型	四指
端子基材	铍铜合金
IC 插座类型	DIP
端子类型	插座
端子制造	实芯
端子接触部电镀材料	锡铅
端子接合区域电镀材料厚度	.63 µm[25 µin]
端子额定电流 (最大值)	3 A

### 端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

端接柱体和尾部长度

3.18 mm[.125 in]

**壳体特性**

中心线 (间距)

2.54 mm[.1 in]

**尺寸**

PCB 的外形高度

0 mm[0 in]

行间距

15.24 mm[.6 in]

**包装特性**

封装方法

Reel

封装数量

5000

**产品合规性**[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU

Not Yet Reviewed

欧盟ELV指令2000/53/EC

Not Compliant

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)

未针对中国 RoHS 符合性进行审核  
Not reviewed for China RoHS compliance

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

Current ECHA Candidate List: JUNE 2025  
(250)  
Candidate List Declared Against: JUN 2013  
(144)  
SVHC > Threshold:  
Not Yet Reviewed

卤素含量

Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per  
homogenous material. Also BFR/CFR/PVC  
Free

焊接工艺能力

Not applicable for solder process capability

**产品合规免责声明**

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量 (SVHC) 信息是基于欧洲化学品管理局 (ECHA) “物品中物质的要求指南” (2011年4月第2版) ，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定 (也被称为O5A : Once An Article Always An Article) ，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南” (2017年6月第4版) 完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

**客户还购买了**



## 文档

[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)